



NPN Silicon Medium Power Transistor

Qualified per MIL-PRF-19500/180

Qualified Levels:
JAN and JANTX

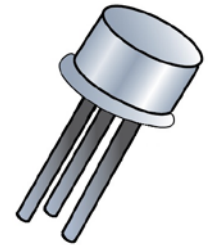
DESCRIPTION

This family of high-frequency, epitaxial planar transistors feature low saturation voltage.

Important: For the latest information, visit our website <http://www.microsemi.com>.

FEATURES

- JEDEC registered 2N1483 through 2N1486 series.
- JAN and JANTX qualifications are available per MIL-PRF-19500/180.
- RoHS compliant versions available (commercial grade only).



TO-8 Package

APPLICATIONS / BENEFITS

- General purpose transistors for medium power applications requiring high frequency switching and low package profile.
- Military and other high-reliability applications.

MAXIMUM RATINGS

Parameters / Test Conditions	Symbol	2N1483 2N1485	2N1484 2N1486	Unit
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	40	55	V
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	60	100	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	12		V
Collector Current	I_C	3.0		A
Total Power Dissipation	PT	1.75		W
	@ $T_A = +25\text{ }^\circ\text{C}$ ⁽¹⁾	25		
	@ $T_C = +25\text{ }^\circ\text{C}$ ⁽²⁾	25		
Operating & Storage Junction Temperature Range	T_J, T_{stg}	-65 to +200		°C

- Notes:**
1. Derate linearly 0.010 mW/°C for $T_A > +25\text{ }^\circ\text{C}$.
 2. Derate linearly 0.143 mW/°C for $T_C > +25\text{ }^\circ\text{C}$.

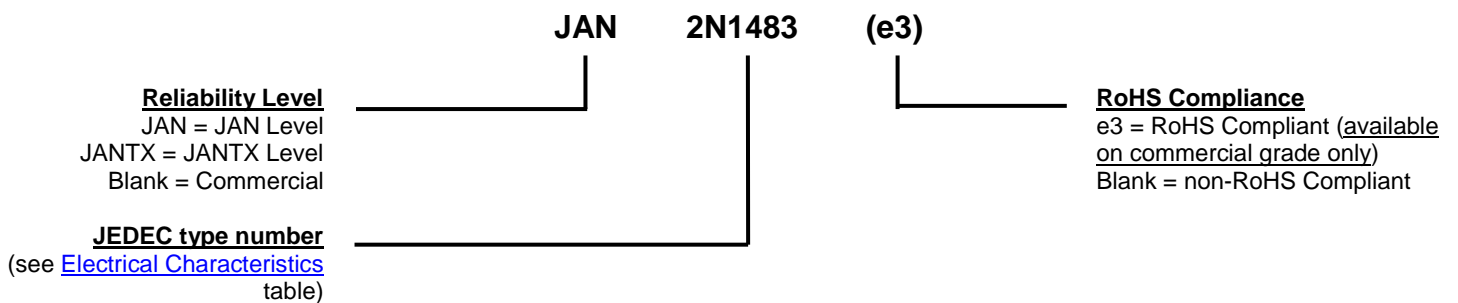
MSC – Lawrence
6 Lake Street,
Lawrence, MA 01841
Tel: 1-800-446-1158 or
(978) 620-2600
Fax: (978) 689-0803

MSC – Ireland
Gort Road Business Park,
Ennis, Co. Clare, Ireland
Tel: +353 (0) 65 6840044
Fax: +353 (0) 65 6822298

Website:
www.microsemi.com

MECHANICAL and PACKAGING

- CASE: Hermetically sealed, kovar base, nickel cap
- TERMINALS: Alloy 52 with nickel plating and hot solder dip (Sn63/Pb37) or matte-tin plating for RoHS compliance (available on commercial grade only).
- MARKING: Part number, date code, manufacturer's ID
- POLARITY: See [Package Dimensions](#) on last page.

PART NOMENCLATURE

SYMBOLS & DEFINITIONS

Symbol	Definition
C_{obo}	Common-base open-circuit output capacitance.
I_{CEO}	Collector cutoff current, base open.
I_{CEX}	Collector cutoff current, circuit between base and emitter.
I_{EBO}	Emitter cutoff current, collector open.
h_{FE}	Common-emitter static forward current transfer ratio.
V_{CEO}	Collector-emitter voltage, base open.
V_{CBO}	Collector-emitter voltage, emitter open.
V_{EBO}	Emitter-base voltage, collector open.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ $T_A = +25\text{ }^\circ\text{C}$, unless otherwise noted
OFF CHARACTERISTICS

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
Collector-Emitter Breakdown Current $I_C = 100\text{ mA}$ 2N1483, 2N1485 2N1484, 2N1486	$V_{(BR)CEO}$	40 55		V
Collector-Emitter Cutoff Current $V_{BE} = 1.5\text{ V}$, $I_C = 0.25\text{ mA}$ 2N1483, 2N1485 2N1484, 2N1486	I_{CEX}	60 100		μA
Collector-Base Cutoff Current $V_{CB} = 30\text{ V}$ $V_{CB} = 50\text{ V}$ 2N1483, 2N1485 2N1484, 2N1486	I_{CEO}		15.0 15.0	μA
Emitter-Base Cutoff Current $V_{EB} = 12.0\text{ V}$	I_{EBO}		15	μA

ON CHARACTERISTICS ⁽¹⁾

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
Forward-Current Transfer Ratio $I_C = 750\text{ mA}$, $V_{CE} = 4.0\text{ V}$ 2N1483, 2N1484 2N1485, 2N1486	h_{FE}	20 35	60 100	
Collector-Emitter Saturation Voltage $I_C = 750\text{ mA}$, $I_B = 75\text{ mA}$ $I_C = 750\text{ mA}$, $I_B = 40\text{ mA}$ 2N1483, 2N1484 2N1485, 2N1486	$V_{CE(sat)}$		1.20 0.75	V
Base-Emitter Voltage $I_C = 750\text{ mA}$, $V_{CE} = 4.0\text{ V}$	V_{BE}		2.0	V

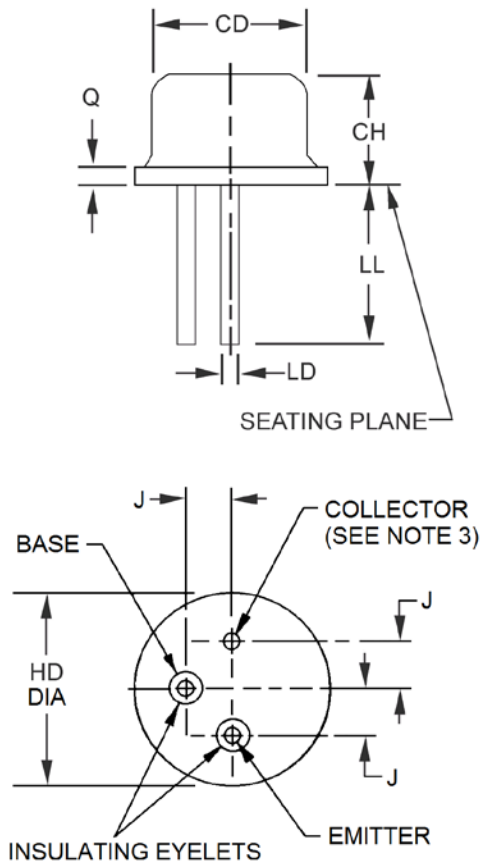
DYNAMIC CHARACTERISTICS

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
Forward Current Transfer Ratio $I_C = 5.0\text{ mA}$, $V_{CB} = 28\text{ V}$	f_{htb}	600		kHz
Output Capacitance $V_{CB} = 10\text{ V}$, $I_E = 0$, $100\text{ kHz} \leq f \leq 1.0\text{ MHz}$	C_{obo}		400	pF

SWITCHING CHARACTERISTICS

Parameters / Test Conditions (for all symbols)	Symbol	Min.	Max.	Unit
Turn-On Time $V_{CC} = 12\text{ V}$, $R_C = 15.9\ \Omega$, $I_{B0} = I_{B2} = 35\text{ mA}$, $R_{B1} = 65\text{ mA}$	$t_{on} + t_{off}$		25	μs

NOTES: (1) Pulse Test: Pulse Width = 300 μs , Duty Cycle $\leq 2.0\%$.

PACKAGE DIMENSIONS


Symbol	Dimensions				Note
	Inch		Millimeters		
	Min	Max	Min	Max	
CD	0.444	0.524	11.28	13.31	
CH	0.270	0.330	6.86	8.38	
HD	0.550	0.650	13.97	16.51	
J	0.136	0.146	3.45	3.71	
LD	0.027	0.033	0.69	0.84	3, 5
LL	0.360	0.440	9.14	11.18	5
Q	-	0.115	-	2.92	

1. Dimensions are in inches.
2. Millimeters are given for general information only.
3. Measured in the zone beyond 0.050 (1.27 mm) from seating plane.
4. The collector shall be internally connected to the case.
5. All three leads.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Microchip:](#)

[2N1486](#) [Jantx2N1485](#) [Jantx2N1486](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.